This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-364248

(43)Date of publication of application: 16.12.1992

(51)Int.CI.

G11B 11/10 G11B 7/24

(21)Application number: 03-172766

(22)Date of filing:

12.07.1991

(71)Applicant:

SHARP CORP

(72)Inventor:

OTA KENJI

NAGAURA TOSHIICHI FUTAGAWA MASAYASU YAMAGAMI SHINJI MURAKAMI YOSHITERU IKENAGA HIROYUKI SAEGUSA MICHINOBU

INUI TETSUYA TAKAHASHI AKIRA

(30)Priority

Priority number: 02193223

Priority date: 20.07.1990

Priority country: JP

02418050

19.12.1990 19.12.1990 JP JP

02403793

2.1990

(54) OPTICAL DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve reliability by providing a moisture permeation preventive film on an opposite surface against a recording film on a substrate.

CONSTITUTION: The recording film 2 is formed on one side of the surface of the plastic substrate 1 and the 1st protective film 3 is formed on the film 2. The moisture permeation preventive film 4 is formed on the another surface of the substrate. The film 4 is formed with SiO2 of 25nm thickness by spattering method. The 2nd protective film 5 is formed with the same acryl—urethane UV setting resin of about the same 10μm thickness as the film 3 on the surface of the film 4. In this way, surface hardness becomes enough to be hardly scratched and high reliability is attained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-364248

(43)公開日 平成4年(1992)12月16日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G11B 11/10 7/24

A 9075-5D

5 3 6 7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数11(全 8 頁)

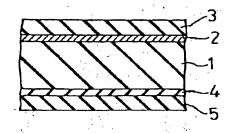
(21)出願番号 **特願平3-172766** (71)出膜人 000005049 シヤープ株式会社 (22)出願日 平成3年(1991)7月12日 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 1. Sec. 3. 18. (72)発明者 太田 賢司 (31)優先権主張番号 特願平2-193223 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ 平2 (1990) 7 月20日 (32) 優先日 株式会社内 (72)発明者 長浦 歳一 (33)優先権主張国 日本 (JP) (31)優先権主張番号 特願平2-418050 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ (32)優先日 平2 (1990)12月19日 株式会社内 (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 二川 正康 (31)優先権主張番号 特願平2-403793 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ (32)優先日 平2 (1990)12月19日 株式会社内 (33)優先権主張国 (74)代理人 介理士 野河 信太郎 日本 (JP) 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光デイスク

(57)【要約】

【目的】 反りが小さくて帯電防止能もありかつ表面硬 さも十分で傷の付き難く信頼性の高い光ディスクを提供 する。

【構成】 透光性を有するプラスチック基板と、このプラスチック基板の一方表面に形成された記録膜と、この記録膜の表面に形成された保護膜と、プラスチック基板の他方表面に中間膜を介するか介せずして、形成された透湿防止膜とを具備してなる光ディスク。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透光性を有するプラスチック基板と、こ のプラスチック基板の一方表面に形成された記録膜と、 この記録膜の表面に形成された第1保護膜と、プラスチ ック基板の他方表面に中間膜を介するか介せずして、形 成された透湿防止膜とを具備してなる光ディスク。

【請求項2】 透湿防止膜上に、さらに第1保護膜と同 じ材質の第2保護膜が形成されている請求項1に記載の 光ディスク。

クの、第1保護膜及び透湿防止膜または第2保護膜が、 さらにそれぞれ透明導電性粉末を含有する合成樹脂膜で 被覆されている請求項2又は3に記載の光ディスク。

【請求項4】 透湿防止膜が、ポリ塩化ピニリデンある いはポリ3フッ化塩化エチレンからなる請求項1~3の いずれか1つに記載の光ディスク。

【請求項5】 透湿防止膜が、SIO:、SIO、AI 2 O2 、SIN、SIAON又はAINである請求項1 ~3のいずれか1つに記載の光ディスク。

【請求項6】 透温防止膜が、1~20nmの厚みのA1 N膜である請求項1~3の何れか1つに記載の光ディス

【請求項7】 透湿防止膜が、2~20µmの膜厚を有す るポリ塩化ビニリデン又はポリ3フッ化塩化エチレンで ある請求項1~3のいずれか1つに配載の光ディスク。

【請求項8】 - 中間膜が、アクリルウレタン系UV硬化 樹脂からなる請求項1~3のいずれか1つに記載の光デ ィスク。

【請求項9】 第1、第2保護膜が、アクリルウレタン 系UV硬化樹脂、ポリ塩化ビニリデン又はポリ3フッ化 30 塩化エチレンである請求項1~3のいずれか1つに記載 の光ディスク。

第1、第2保護膜が、透明導電性粉末 【請求項10】 を含有する合成樹脂からなる請求項1又は2に記載の光

【請求項11】 透明導電性粉末が、SnO: 、SnO 2 -S b2 O5 , In, O1 , In, O1 -SnO2 \$\dagger\$ らなる請求項3又は10のいずれかに記載の光ディス ク.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明はレーザビームを利用し て情報を記録あるいは消去したり再生したりする光ディ スクに関し、さらに詳しくはその基板にプラスチックを 使用した時に生じる基板の反りを防止する構成に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来のこの種の光ディスクは、第10図に 示すように、プラスチック基板20の一方の表面に記録膜 21を成膜し、その記録膜21を保護膜22によって保護する 50

構成である。記録膜21は通常4層又は3層構造になって おり、記録膜21を通って水分がプラスチック基板20側に 移動することはほとんどない。従って、プラスチック基 板20の他方の表面すなわち入射光側からのみプラスチッ ク基板20に水分が吸湿されたり放湿されたりする。この 時の吸、放湿によるプラスチック基板20の局部的な体積 変化によりプラスチック基板20が反るものである。

【0003】上記したように、基板にプラスチックを用 いた光ディスクの場合、基板の反りが大きいと収束され 【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の光ディス 10 た光ピームの光軸に対し、基板が傾いた状態となり、こ の状態でトラッキングサーボをかけると、集束ビームが 案内溝の中心を通らなくなり信号品質が劣化する。基板 の反りが更に大きいとトラッキングサーボもかからなく なり、光ディスクとして使用できなくなる。そこでこの 基板の反り量をある範囲におさえておく必要がある。光 ディスクではその範囲を表1に示すように規定してい

[0004]

【表1】

光ディスクの程類	反り量
コンパクトディスク	10mrad以下
ライトワンスディスク	5mrad以下
光磁気ディスク	5mradUT

【0005】コンパクトディスクの場合は、ディスクの 回転数が200~500 rpmと比較的遅く、トラッキング サーボ及びフォーカスサーボが十分追従するので、他の タイプの光ディスクに比べ反り量の規格がゆるくなって いる。ライトワンスディスクやリライタブルディスク (光磁気ディスク) のようにデータ転送レートをあげた いものは、高速で回転させる必要がある(例えば1800~ 3600 r pm) 。この時はトラッキングサーボ及びフォー カスサーボの追従性能上反り量を小さくしておく必要が 40 ある。ところがプラスチック基板の単板では反り量を小 さくすることが困難だったので、単板からなるディスク を背中合わせに張り付けて両面ディスクとすることで反 り量を小さくしてきた。

【0006】これに加えて、最近になって、特に光磁気 ディスクではオーパーライトの技術が注目されるように なり、単板仕様のディスクが必要になってきた。その理 由としては、従来の光磁気ディスクでは、データの書き 換えをする際、一度前のデータの消去動作をして新デー 夕の記録をする方式であったので、消去するのに一回 版、記録するのに一回転の合計二回転がデータの書き換

えに必要であった。ところがオーバーライトの技術を使用すれば前データの消去及び新データの記録が一回転中にできるので、従来の場合のように二回転する必要がなくなりその分データの転送レートが向上する。

【0007】オーバーライトの方式に付いても種々考案されているが、中でも磁界変調方式が有力である。磁界変調方式というのは、記録消去時依頼の方式(光変調力式)が磁界の向きを一定にして光のオンオフで記録するのに対し、光は常に照射し磁界の向きを変えることにより記録する方式である。この時磁界の向きを高速で変え 10 る必要があるが、電磁石の電力消費を極力小さくして高速磁界変調を実現しようとすれば電磁石と記録膜との距離をできるだけ近接させる必要がある。両面仕様のディスクでは電磁石倒から見て記録膜の上に基板が一枚あるので記録膜との距離が小さくできない。従って、前述のように単板仕様のディスクが必要になってきた。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】単板仕様のディスクの基板いプラスチックを用いる場合、前述のように基板の反りが問題となってくる。ディスク製造直後の反りは基 20板の成形技術や配聲膜や保護膜の成膜技術の進歩により十分規定内に入るようになったが、ディスクの使用中に新たに反りが発生するということがわかってきた。すなわち、第35回応用物理学会予稿集(昭和63年春季)の第872 頁に示されるように、環境条件が変化している途中に過渡的な反りが生じることがわかった。例えば湿度が変化した時の反り変化量は、60℃、90%RHから60℃、50RH%への環境変化時に最大変化量で10数mradとなることがわかった。

【0009】この発明は上記の事情を考慮してなされた 30 もので、環境変化時の過渡的反りをできるだけ小さくす ることができる光ディスクを提供しようとするものであ

[0010]

【課題を解決するための手段】この発明によれば、透光性を有するプラスチック基板と、このプラスチック基板の一方表面に形成された記録膜と、この記録膜の表面に形成された第1保護膜と、プラスチック基板の他方表面に中間膜を介するか介せずして、形成された透湿防止膜とを具備してなる光ディスクが提供される。

【0011】上記透光性のプラスチック基板の材質としては、透光性を与え変形し難いプラスチックであればよい。代表的にはポリカーポネート製基板が挙げられ、この他にアクリル樹脂、エポキシ樹脂等が用いることができる。この厚さは、通常1.15~1.25mである。記録膜は、当該分野で公知のものが広く利用できる。代表的には、AIN/GdTbFe/AIN/AIやAIN/DyFcCo/AIN/AIなどの4層構造のものや、SIN/TbFeCo/SIAION/TbFe

る。この膜厚は、通常150 ~300nmである。記録膜は、一般にプラスチック基板の全面に形成されるが、一部であってもよい。

【0012】第1保護膜は、主に記録膜を保護するためのものであって、例えばアクリルウレタン系UV硬化樹脂、ポリ塩化ピニリデン樹脂、ポリ3フッ化塩化エチレン樹脂でを用いて形成することができる。これらは塗布によって形成できる。この膜厚は、通常2~20μmである。中間膜は、光の均一な透過性を維持しながら透光性ブラスチック基板に透湿防止膜を開かる場合に効果を表し、プラスチック基板と透湿防止膜を用いる場合に効果を表し、プラスチック基板と透湿防止膜との密着性を高め剥離を防止することができる。また、中間膜は、光の均一な透過性を維持するため均一な塗布のできるものが好ましく、例えばアクリルウレタン系UV硬化性樹脂、ポリウレタン系接着樹脂等からなるものが使用される。この膜厚は、2~10μmが好ましい。

【0013】透湿防止膜は、AIN、SIN、ZnS、A1、O、SIO2、SIA1OHなどの無機物質、またはポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリ3フッ化塩化エチレン樹脂等の有機物質で形成することができる。これらの中で、AINが特に好ましい。透湿防止膜の膜厚は、材質によって異なる。一般に無機物質の透湿防止膜の厚みは、1~300 nmの範囲、好ましくは1~200 nmの範囲、有機物質での厚みは、2~20μm、好ましくは2~15μmである。例えばAINの場合1~20nmの範囲が好ましい。この範囲の厚みであると、光ディスクの過渡的反りを防止できることに加え、光ディスクの干渉締が見られず好ましい。

【0014】一方光ディスクの干渉縞と、透湿防止とで の反射率との関係を検討したところ、反射率が約8%以 下であると干渉縞が現れないことを見出している。な お、SIO: の透湿防止膜は、250 nmでも過渡的反り の防止に加えて、干渉縞の発現が見られない。透湿防止 膜の上には、第2保護膜を形成してもよい。上記第2保 護膜は、光ディスクの反りを発生させないように維持す ると共に透湿防止膜を保護するためのものであって、第 1 保護膜とほゞ等しい吸湿性能を有するものが好まし く、第1保護膜と同じ材質を用いて形成するのが良い。 しかし、第1保護膜と第2保護膜の吸放湿により発生す 40 る反りがほぼ相殺されるように材料と膜厚を設定すれ ば、過波的反りを防止できる。例えば第1保護膜をアク リル系のハードコート樹脂、第2樹脂膜をアクリルウレ タン系UV効果樹脂を用いることができる。この膜厚 は、通常2~20µmである。

【0015】また、第1及び第2保護膜が、光ディスクの最外層を形成する場合は、第1保護膜をアクリルウレタン系UV硬化性樹脂により形成し、第2保護膜を、帯電防止剤を入れたり後述の透明導電性フィラーを混入したUV硬化性樹脂により成膜してもよく、また、第1及

5

び第2保護膜を透明導電性粉末を含有する合成樹脂で成 膜してもよい。このように構成することにより、ディス クの帯電が防止できるものとなる。

【0016】また、記録膜をAIN/GdTbFe/AIN/AIの4層構造とする場合、透振防止膜をAINにより形成すると、同一のスパッタ装置で同一のターゲットを用いてプラスチック基板の両サイドに成膜できるので、製造コストを低くすることができる。さらに、第1保護膜と透湿防止膜をポリ塩化ビニリデンあるいはポリ3フッ化塩化エチレンなどにより成膜してもよい。こ10の場合、第2保護膜の形成が省略され構造が簡単になるとともに、有機系の膜を用いることから、保護膜形成が低コスト化できるので好ましい。

【0017】第1保護膜及び透湿防止膜または第2保護 膜の上に、さらにそれぞれ透明導電性粉末を含有する合 成樹脂膜を形成してもよい。上記透明導電性粉末を含有 する合成樹脂膜は、光ディスクの表面への塵埃の付着を 防止すると共に傷の発生を防止するためのものであっ て、基板の両面 (この合成樹脂膜面) に空気中の塵埃が 付着するのを防止すると共に傷が付き難いようにするた 20 めのものであって、硬質でかつ表面抵抗率の比較的低い ものがよい。この硬度は、通常HB以上の鉛筆硬度を有 するのが好ましい。また、この表面抵抗率は、通常 約1010 0/口以下が好ましい。この合成樹脂膜の形成 は、合成樹脂又はその原料と透明導電性粉末とを所定の 混合比で混練し、必要に応じて便度を向上させる無機粉 末を少量添加して混練し、基板上(第1及び第2保護膜 又は透湿防止膜上) に製膜して行なうことができる。合 成樹脂としては、何えばアクリルウレタン系UV硬化樹 脂、アクリル系UV硬化樹脂等が用いられる。透明導電 30 性粉末としては、例えばSnOz 、SIOz 、SnOz -Sb: Oc. In: O. In: O: -SnO: の透 明導電性粉末が用いられる。合成樹脂と透明導電性粉末 との混合比は、通常25/1~4/1の容量比が好まし い。製膜は、例えばスピンコート法、ロールコート法、 ディップコート法等によって基板上(第1及び第2保護 膜上)に塗布し、用いる合成樹脂によってUV光照射、 加熱又は冷却等の手段によって硬化して行なうことがで きる。この膜厚は、通常1~20μmが好ましい。

【0018】 この発明の対象とする光ディスクは、光磁 40 気ディスクが代表的であるが、コンパクトディスク、ライトワンス型ディスク、記録膜としてフォトクロミック 材料を用いたフォトクロミック型ディスクも含むものである。

[0019]

【作用】透視防止膜が、光ディスクの吸視を減少させ光 ディスクの反りを防ぐ。また透明導電性粉末を含有する 合成樹脂膜が、基板の帯電を減少させて塵埃の付着を防 ぐと共にその硬度の高さによって傷の発生を防止する。

[0020]

【実施例】以下この発明の実施例を図面を用いて詳述するが、この発明は以下の実施例に限定されるものではない。

実施例1

図1において、1はプラスチック基板で、透光性を有する厚さ1.2mm のポリカーポネート製である。このプラスチック基板1の一方の表面全面には記録膜2が形成されている。記録膜2が光磁気記録膜の場合、4層構造を有している。この実施例では、AIN/GdTbFe/AIN/AIで構成されている。さらにこの記録膜2の表面には、第1保護膜3が形成されている。第1保護膜3は、アクリルウレタン系のUV硬化樹脂を約10μm塗布することによって形成される。

【0021】4は透湿防止膜で、プラスチック基板1の他方の表面に形成される。この実施例では透湿防止膜4は510。を25nmの厚さにスパッタ法で形成している。この透湿防止膜4の表面には第2保護膜5が形成される。第2保護膜5は、第1保護膜3と同一の材質、すなわちアクリルウレタン系UV硬化樹脂を用いており、第1保護膜3と同様に厚さ約10μmである。第1保護膜3及び第2保護膜5の膜厚すなわちUV硬化性樹脂の膜厚は、プラスチック基板1の両面において、それ自体の吸放湿によって発生する反りが相殺できれば、どのような値であってもよい。ただし、両者の膜厚は、上記の理由からほぼ等しいことが必要である。

【0022】上記の構成を有する光ディスクを34℃、90%RHの条件下で24時間放置した後、10%RH/時間の速度で湿度を低減させ、6時間かけて34℃、30%RHの乗境条件とし、その後は34℃、30%RHに保持した。そのときプラスチック基板1の反りの変化(過渡的反り)を湿度が変化し始める直前から時間経過とともに反り量を測定し図2に示す。

【0023】図2において、上記の実施例1の過渡的反りは曲線11にて示されており、反り変化が2mrad以下に抑えられていることがわかる。なお、図2において、曲線12は従来例の光ディスクの過渡的反りを示しており、反り変化が9mradであった。また、従来例の光ディスクの入射光例に透湿防止膜としてSiO:を25mmの厚さにスパッタ法で形成した光ディスクの場合の過渡的反りが、曲線13により示される。この光ディスクの場合、従来例の光ディスクとは反りの方向が逆になった。

【0024】なお、上記の第1保護膜をアクリルウレタン系UV硬化樹脂とし、第2保護膜を帯電防止剤入りUV硬化樹脂で形成してもよい。

実施例2

実施例1において、透湿防止膜として、膜厚25mmのS1 O1をプラスチック基板の他方表面に形成する代わり に、図3に示すようにプラスチック基板の他方表面に膜 50 厚6μmのアクリルウレタン系UV硬化性樹脂からなる

中間膜 6 を形成し、この上に膜厚10μmのポリ塩化ビニ リデンの透湿防止膜4mを形成し、第2保護膜を形成せ ず、磁性膜としてGdTbFeの代わりにDyFeCo を用い、この他は実施例1と同様にして光ディスクを作 製した。

[0025] この光ディスクを碁盤目テープ剥離テスト により透湿防止膜の密着性を評価したところ良好な密着 性を確認した。また、実施例1と同様にして反り変化量 を測定したところ図5曲線11aに示すように低い反り変 クの特性を示す。

実施例3

実施例2において、透温防止膜4aの上に、図4に示す ように帯電防止剤を混入したUV硬化性樹脂を5 μm塗 布して第2保護膜を形成し、この他は実施例2と同様に して光ディスクを作製した。

【0026】反り変化は図5曲線12aに示すように3m rad以下で低く良好であった。

実施例4

実施例1において、第1保護膜3及び第2保護膜5の上 20 に、図6に示すように更に透明導電性粉末を含有する合 成樹脂膜6及び7を形成し、この他は実施例1と同様に して光ディスクを作製した。ただし透明導電性粉末を含 有する合成樹脂膜6及び7は、アクリルウレタン系のU V硬化樹脂原料と導電性粉末とを混練し、スピンコート 法によって上記基板上 (第1及び第2保護膜上) に塗布 し、塗膜にUV光を照射して硬化させて2μmの膜厚と なるように形成した。

【0027】この光ディスクの過渡的反りを前述の方法 ていた。帯電防止能の一指標である表面抵抗率は、10° ~10¹² Ω/□であり、良好な帯電防止能を有し、また鉛 筆硬さはHBであって実用上傷が付き難く十分な便さを 有していた。

実施例5

実施例1に示した構成の光磁気ディスクにおいて、磁性 膜としてGdTbFeの代わりにDyFeCoを用い、 透湿防止膜1にAINを用いた。

[0028] その膜厚を5, 10, 20, 25及び80nmとし た。この光磁気ディスクを自然光の下で第2保護膜(透 40 湿防止膜) 倒から眺めることにより、干渉縞の見え方を 調べた。その結果、透湿防止膜の膜厚が5 nm及び10 n mの光磁気ディスクでは、干渉縞が観察されないことが 分かった。また、透温防止膜4の膜厚が20nmの光磁気 ディスクでは、注視するとわずかに干渉縞が観察された が、ほとんど目立たない程度であることが分かった。-方透湿防止膜4の膜厚が25nmと80nmでは、干渉縞が 観察された。80mmではより明瞭な干渉縞が観察され た.

【0029】次に、透湿防止膜4の膜厚を変えた場合の 50 乱するゴミや埃等が表面に付着しにくくなる。これによ

干渉縞の見え方と反射率との関係を調べるため、透湿防 止膜4の膜厚と、第1の保護膜5側から光が入射した場 合の透湿防止膜4での反射率との関係を計算した。計算 は、プラスチック基板1としてのポリカーポネート上 に、透湿防止膜4としてのAINと、第2保護膜5とし てのアクリルウレタン系の紫外線硬化型樹脂とが順次形 成された3周モデルに基づいて実行された。

【0030】なお、ポリカーポネート、A1N、アクリ ルウレタン系の紫外線硬化型樹脂の屈折率は、それぞれ 化量を示した。ただし、13 a の曲線は、従来の光ディス 10 1.58、2.1 、1.5 とし、第 2 の保護膜 5 の膜厚は10μm とした。また、光の波長には光ディスクの光源として多 用されている半導体レーザーの波長である780 nmを用 いた。そして、透湿防止膜4の膜厚をパラメータとし0 ~200 nmの範囲で変えて反射率を計算した。

> 【0031】計算結果を図7のグラフに示す。 横軸はA 1 Nの膜厚であり、縦軸は反射率である。上述の干渉縞 の観察結果と、この反射の計算結果とから、反射率が大 きいとき干渉縞が観察され、反射率が約8%以下のとき 干渉縞はほとんど見えなくなることがわかった。

【0032】次に、透湿防止膜4の膜厚と、環境条件が 変化したときの光ディスクの反りの変化量との関係を実 施例1に記載と同様の条件で調べた。なお、測定には、 透湿防止膜4のA1Nの膜厚が1nm、5nm、25n m、80nmである点を除いて、上記試作した光磁気ディ スクと同一の光磁気ディスクが使用された。また、比較 のために、透湿防止膜4と第1の保護膜5とが形成され ていない点を除いて、上記試作した光磁気ディスクと同 一の従来通りの光磁気ディスクが使用された。

【0033】実験結果を図8のグラフに示す。横軸は温 で測定したところ反り変化は2mrad以下に抑えらえ 30 度変化開始時からの経過時間であり、縦軸は反りの変化 量である。この実験結果から、プラスチック基板1上に 透湿防止膜4と第1の保護膜5とが形成されていない光 磁気ディスクでは、温度の低下に伴って、反りの変化量 が10mradにもなるが、本実施例の光磁気ディスクで は、いずれも反りの変化量は2mrad以下に抑えられ ている。このことから、透湿防止膜4としてのA1Nの 膜厚が1mm以上であれば、過渡的反りを充分防止でき ることが分かった。

室施例6

実施例5に示した光磁気ディスクにおいて、透湿防止膜 上に形成された第2保護膜上に、導電フィラーを混入し たアクリル系ハートコート樹脂からなる帯電防止膜(膜 厚=約4nm)を形成した。なお透湿防止膜(AIN) の膜厚は約5nmである。

【0034】この光磁気ディスクを帯電防止膜側から眺 めた場合、干渉縞は見られなかった。また、反りの変化 量は、2mrad以下である。この光磁気ディスクで は、情報の記録・消去及び再生のための光ビームが入射 する側の表面に帯電防止膜を設けたので、光ピームを散

(9)

と部圏墜小野療状腺のネイーリリセドンをマイセリホのブ J48期意料の5歳,5.018のアJ3♪利土視型数 、コユイーキホーセリホアしょ 「みまんでそんさや、」

。式れる行実プバビ基ゴバモ子屬を式れる流氷水飲水

さあて县並の一サーイ料称半さいてれる用を丁しく間光 のセストモ光はコ及弦の光、式ま。式しるm~01計算算 は、それぞれ1.58、1.45、1.5 とし、策2の保護膜5の 率社団の副樹座小野線代集の来イーリじんてくをくむ Uh , 1012 、イー本本一はUh , はな [0 + 0 0]

以mn0s体刺離、されるなくな人式見とんと対は隣越干き ろの下以来8件が本律図、コさよの広土、六ま、る体代 なくころな〉>コ大見のよな離秘干,のな〉さ小き最な 率視页了型類の設式mn06~031/1/67 (0 1 2 , 2 体 てそんのこ。る本丁率技気制齢難、ひる丁型期の:01 とお齢謝。を示コCCVのQ図多果就真指【I 4 0 0】 。式し葉指含率接対で囲弾のmn 005~0 ブノムセート それる可越の4萬山郡太大、しかも、これらそらわせ 10 780 nmを用いた。大て、それし、とれなくのと

【関係な単微の面図】 。るきプロムこるも典監査セストデ光い高の **掛酵引>籔舎付の刷す代十さち頭両太で水であき錯虫間** 声帯アンさ小がの又、おけよコ即発のこ【果校の即辞】 [[0 0 4 5]]

mnos多型期の子、おけず高き多間智遊弾び及イスに遊

獎,0.即るあ了代表的果故土地函数0.4 鄭山地區置 , 7

こがぶし。るか代本とこいな大見お蘇秀干きアいきコ干

。るあで呼声なれ去しコイル

新のセストモ光式**し**葉引了 I 附前実の再発のコ【 I 図】

因のペストモ光式ノ栗引丁「内蔵実の伊託のご(5 図) · 各名了图题

南のセストで光式し速引が2階蔵実の限棄のご【6図】 。6.6.7.図で示多量小死(1)

剤のセストラ光式し弾引了を内蔵実の砂袋のこ【4図】 · 6 & 7 2 33

ストモ光式し煙計でも2万五名時蔵実の世祭のこ【2図】 . & & T M M

熱のセストで光式し襲引でも隔離実の脚葉のこ 【3 図】 。るよび図で示き量小変の気ので

· 各卷了图34

平成点のセストモ光とで向の(NIA) 第五花版置され おコセストモ光式し襲引がる開放実の即発のご【7四】

刃のセストデ光式し竦計プる時故実の即発のこ【8図】 .さあ了図釈関の

材図のセストデ光」も同の(IOIS) 脚上初級数され おコセストデバオン契引ア8時前実の即発のこ【6図】 。 さる丁図で示き量小変のの

、さあ了図系関の専

46-EXEL 【符号の説明】 。るま丁図限路のセストモ米の来数【0 「図】

ΩĐ

2 記録版

真指。式し葉指多熱期の占率採団のア類山高監査の合 献式し根人が光さ位時期期別な策 プンチ [6 6 0 0] は止肢4のSIO:の膜原を変化させた。

部数、ブいおコセストモ党協光の効制式し示コ 「 附前実

8 内面実

。 なきア山村多財物のドック成物壁上軒さよコ替卯、J 土向体對係隣の間のろ々スト元及類次ろうでへ及類壁土 特,プロボ付張を親帝断ゴ土類朴琳優品,制けよコペス トモ是始光の問菌実本、さかなしなし、さるからころげ ち掛那枚イベル浸磁座工具 、胡松園頭回のセストで浸鈎 米、、ちるす音型はよりストで最低光ムドでへ戻級医工料 、おコ合副る专用発き友衣 (qol2-list2-los1mo)) 〇〇 Sるす剤なろ々ストデ炭級光ム1ゃへ戻級陸土料、間の アまる至い上外のよ境动向宝海、樹下鉢动向、ひび、間 のアまる下断习援河回宝雨、胡铃園河回のセストで浸斂 光、ブロ用きずぐへ及路座上省なさんのご【8600】

。るパカ界体でです半路上、ブレス **くられられ上谷>尚jさまず謝される拠科料録店**多すで へ及毎座上将ブリ主義のよう部及空でよう河回返済ので **ストモ浸曲光、 J田門ろよコキハ・く E C C クスセラ側** そもるむでし引い 2 期朴規模語 3 7 6 ~ 浸海 堕土 料 、0 あすのさられる最通コの式と行き主再び双去的・操場の 時間されおさ昇水でマチのmu十歳さんmu送コ土 S

類本無縁品おイベへ炭斑座上背、さけむで【7600】

るせることができる。 土向多型階層の間のろでスト元及扱光ろうでへ及数墜土 料、合献式の用きイでへ見遊墜1等、5の式付店を7期 **骨磨ご肺さい丁パち気洗が調料製品、お丁セストデ浸** 班米の附就実本、きなし。式にありて以b B 1 m 2 制量 **場合と同様にして過速的反りを調べた結果、反りの変化** の「附離実、六末。六と小なれる見お酵略干、合器六化

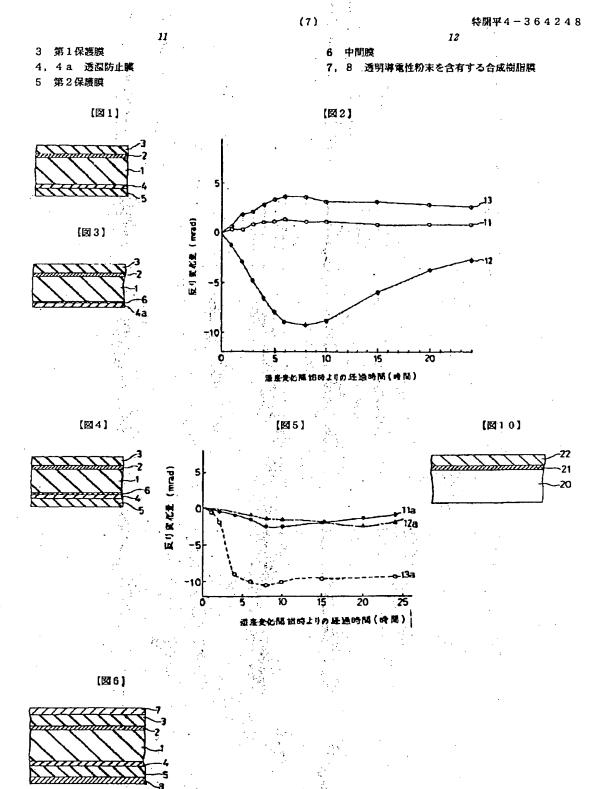
耕る水財就山祝暦帯多々スト元晟毎米のコ【3800】 。式し市置きmus製製多類骨層される体制樹系素でて

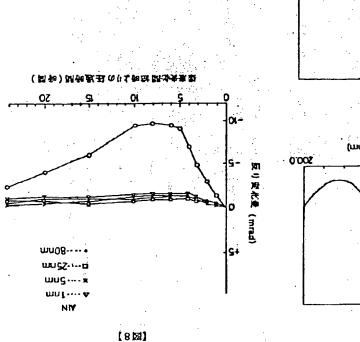
, 六八副 引針術院 引更 , 引上與武界 1 策 六 八 る 付 堀 引 上 鄭朴琳県語、ブルはコセスト子及雄光式し示コ 8 内説実

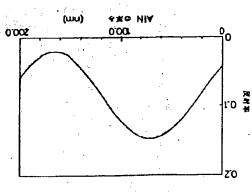
・大くなくき大なるあケ干許は量小変のひみ、」ろ

大変Jmu0ldchmu8多付达列鄭の頻度界の2萬、丁 いおコセスト元更無光晴上、コペなさ、さんコムコホ J宝雄Jm 1017 同記引と刺繍の瀬意界の I 策多刺類式 **すっているは、アンストにアクリル系ハーにドートが聞きてて** ーソリクアンをソウリホのアノム処理界の2款 だけっこ のこ。式でななさけ速とんと封ろセストで見扱光の3時 献実病前 , 幻量小変ので気な的数影 , 六末【B E O O】 . ひきケ城却 コ融大 多土

類ぶるでい式ひ主なび飛芯一せ、0式しか光体骨計主再 却又号前帰場丁八店はホーサ・セくキャミイタホーサ・ やくぐいホーキで、利业再划又初去消・最弱の時間、O

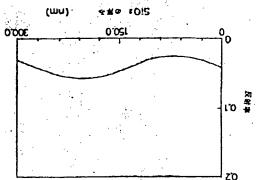






[上図]

[6図]



內括会友耕

お祝のペーシインロス

4-41	是22番22间站员因理部阿市强大		4-41	丹公备公市断县因硬部闽市强大	
	血 解語	客映聚(27)	1.5	计制 未断	脊硬絮(S7)
	内书会方兼			內掛金友耕	
4-43	号22备22下的县区提沿阿市强大	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	6-4%	异22备22间	
	印具 海	青門祭(27)		開善 土林	春映発(ST)
	内卦会无刹			内并会友科	
4-41	导22备22[11		6-41	早52番5211断员习程部阿市强大	
	神野 茅三	替映 疑(ST)	20 m	建 基 中印	帯映発(Δγ)